

<<嵌入式软件开发实用教程>>

图书基本信息

书名：<<嵌入式软件开发实用教程>>

13位ISBN编号：9787560970806

10位ISBN编号：756097080X

出版时间：2011-7

出版时间：华中科技大学出版社

作者：李浪,刘宏,熊江

页数：285

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<嵌入式软件开发实用教程>>

### 内容概要

《嵌入式软件开发实用教程》是为嵌入式软件入门开发者编写的实用教程。

全书根据初学者的特点,由浅入深、系统地讲述了嵌入式软件开发的方法和技能,目的是学习者学习《普通高等教育“十二五”规划教材·高等院校计算机系列教材:嵌入式软件开发实用教程》后,能够掌握嵌入式软件的基本开发方法。

全书从嵌入式系统的基本原理、概念开始,继而对基于Windows CE的嵌入应用软件设计开发进行深入介绍。

全书共分8章,第1章对嵌入式系统基本知识作初步介绍;第2章对嵌入式系统的设计方法及设计的详细流程进行剖析;第3章对嵌入式系统的硬件组成进行讲述;第4章主要介绍Windows CE操作系统;第5章介绍基于Windows CE嵌入式操作系统定制;第6章从嵌入式软件工程师的角度,着重介绍嵌入式应用程序开发,一些典型例题的选取让初学者可以快速掌握嵌入式软件编程技巧;第7章主要论述设备驱动程序的设计与开发;第8章介绍BSP的开发技术。

对于没有PXA255开发板的学习者,书中第6章详细介绍了如何在模拟器上进行嵌入式软件开发的学习方法。

《普通高等教育“十二五”规划教材·高等院校计算机系列教材:嵌入式软件开发实用教程》内容充实、重点突出,所选例题均具有较强的代表性,适合举一反三。

教程特别适合嵌入式系统软件开发初学者,遵循循序渐进的原则,从基本原理介绍到注重开发能力的逐步提高。

## 书籍目录

第1章 嵌入式系统概述1.1 嵌入式系统定义与特点1.1.1 嵌入式系统的定义1.1.2 嵌入式系统的特点1.2 嵌入式系统的应用领域及发展趋势1.2.1 嵌入式系统的应用领域1.2.2 应用的发展趋势1.3 嵌入式系统的组成结构1.3.1 嵌入式系统的硬件1.3.2 嵌入式系统的软件1.4 嵌入式系统分类1.5 嵌入式系统的发展历史1.5.1 嵌入式发展的初始阶段1.5.2 嵌入式系统的发展阶段1.5.3 未来嵌入式系统的发展趋势习题一第2章 嵌入式系统的设计方法2.1 嵌入式系统的一般设计流程2.1.1 单片机系统2.1.2 嵌入式处理器系统2.2 传统的嵌入式系统设计方法2.3 嵌入式系统的软硬件协同设计2.4 嵌入式系统的测试技术2.4.1 嵌入式软件的测试方法2.4.2 嵌入式软件的测试工具2.4.3 嵌入式系统的测试策略习题二第3章 嵌入式系统硬件组成3.1 引言3.2 嵌入式系统微处理器3.2.1 微处理器3.2.2 嵌入式系统对微处理器的要求3.2.3 嵌入式处理器技术指标3.2.4 嵌入式处理器选择原则3.2.5 典型的嵌入式处理器3.3 多核处理器3.3.1 多核处理器的发展及其结构3.3.2 多处理器结构需要考虑的几个方面3.3.3 多核编程应用3.4 嵌入式系统的存储器3.4.1 嵌入式系统存储器的选择原则3.4.2 示例3.5 嵌入式系统的外部设备和 I/O 接口3.5.1 外部设备3.5.2 常见输入/输出接口类型3.5.3 I/O 接口原理习题三第4章 Windows CE 介绍4.1 Windows CE 概述4.2 Windows CE 的特性4.3 Windows Embedded CE6.0 新特点4.4 基于 Windows CE 的产品开发流程4.5 Windows Embedded CE6.0 的体系结构4.6 Windows Embedded CE6.0 的进程4.7 Windows Embedded CE6.0 的线程4.8 Windows Embedded CE6.0 的调度4.9 Windows Embedded CE6.0 的同步4.10 Windows Embedded CE6.0 的进程间通信4.11 Windows Embedded CE6.0 的内存管理4.12 如何选择嵌入式操作系统习题四第5章 基于 Windows CE 的嵌入式操作系统定制5.1 在 PC 上运行 Windows CE5.1.1 Windows CE6.0 环境搭建5.1.2 软件开发环境搭建5.2 Platform Builder 集成开发环境5.2.1 Platform Builder 概述5.2.2 Platform Builder6.0 简述5.2.3 VS2005 简介5.3 定制 Windows CE 操作系统的一般流程5.4 操作系统移植5.5 实例构建习题五第6章 基于 Windows CE 的嵌入式应用程序开发实例6.1 概述6.2 基于 Windows CE 嵌入式应用程序开发环境6.2.1 硬件资源6.2.2 软件资源6.3 基于 Windows CE 的嵌入式应用程序开发流程6.4 嵌入式系统应用程序开发实训6.4.1 实训一 定制操作系统内核6.4.2 实训二 用 EVC 开发应用程序6.4.3 实训三 Windows CE.NET 动态链接库6.4.4 实训四 Windows CE.NET 虚拟内存管理6.4.5 实训五 Windows CE.NET 设备驱动程序开发6.4.6 实训六 Windows CE.NET 文件系统开发6.4.7 实训七 个人通信录6.4.8 实训八 画图程序6.4.9 实训九 计算器程序编制习题六第7章 驱动程序开发7.1 驱动程序概述7.1.1 设备驱动程序7.1.2 Windows Embedded CE6.0 驱动程序的新特性7.1.3 驱动程序的样例源程序代码7.2 Windows Embedded CE6.0 驱动程序分类7.2.1 分层驱动程序、单体驱动程序和混合驱动程序7.2.2 Windows Embedded CE6.0 驱动程序加载7.2.3 本地驱动、流式驱动和文件系统驱动7.2.4 Windows Embedded CE6.0 内核模式驱动和用户模式驱动7.3 本地设备驱动程序的设计与样例7.3.1 本地设备驱动的分层结构7.3.2 本地设备驱动程序样例7.4 流式设备驱动程序设计与样例7.4.1 流式驱动的接口函数7.4.2 接口函数详细论述7.4.3 流式驱动程序工作流程7.4.4 流式驱动程序样例7.5 Windows Embedded CE6.0 库函数与样例7.5.1 CEDDK 库7.5.2 简化注册表操作的函数7.5.3 库函数使用样例7.6 中断处理与实例7.6.1 中断处理的过程7.6.2 中断服务例程 ISR7.6.3 中断服务线程 IST7.6.4 中断延迟及实时性7.6.5 中断处理样例7.7 DMA 处理与实例7.7.1 使用 CEDDK 库函数7.7.2 使用内核函数7.7.3 DMA 处理样例7.8 电源管理与实例7.8.1 电源管理器的结构7.8.2 电源状态7.8.3 设备电源管理7.8.4 电源管理接口7.8.5 在驱动程序中添加电源管理7.8.6 电源管理驱动程序样例习题七第8章 BSP 开发8.1 BSP 概述8.1.1 BSP 的特点8.1.2 BSP 的组成8.1.3 Windows Embedded CE6.0 自带 BSP8.2 开发 BSP8.2.1 硬件开发的设计和测试8.2.2 克隆 BSP8.2.3 开发 Boot Loader8.2.4 开发 OAL8.2.5 添加驱动程序8.2.6 增加电源管理8.2.7 发布 BSP8.3 标准 CETK 测试的使用8.3.1 CETK 环境搭建8.3.2 自定义测试8.3.3 CETK 实例习题八参考文献

## &lt;&lt;嵌入式软件开发实用教程&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：成本函数是进行软硬件划分的依据，成本函数考虑的主要因素有：软件的执行时间、硬件的成本、使用期的功耗、各个模块之间潜在的并行性以及模块的重用性等。软硬件划分的实质就是一个组合优化问题，模型和求解算法的选择是解决软硬件功能划分问题的关键。

目前，常用的划分算法有：免疫遗传算法、遗传算法、模拟退火算法、整数线性规划算法、动态规划算法、基因算法、贪婪算法等。

这些划分算法在各自的使用环境和特定的应用领域内取得了较好的实验结果，但它们不是通用的划分方法，都只适用于某个具体领域和环境，因此在选择软硬件划分算法时，要根据其使用环境和目标系统的设计目标等具体要求进行选择。

至今，仍然没有一个软硬件划分方法明显优于其他方法，主要原因是划分问题的内在复杂性，加上嵌入式系统带来的巨大搜索空间，使问题更难以解决，从系统描述自动生成软硬件代码的自动软硬件划分工具在近期内还不可能实用。

3. 接口协同综合软硬件协同综合是根据系统描述和软硬件划分的结果，在已有的设计规则和既定的设计目标前提下，决定系统中软件和硬件部分及其接口的具体实现方法，并将其集成。

具体地说，这一过程就是要明确系统将采用哪些硬件模块（如全定制芯片、MCU、DSP、FPGA、存储器、I/O接口部件等）、软件模块（嵌入式操作系统、驱动程序、功能模块等）以及软硬件模块之间的通信方法（如总线、共享存储器、数据通道等）以及这些模块的具体实现方法。

4. 协同仿真与验证软硬件协同仿真的目的是在硬件生产出来以前，通过仿真（模拟）的手段验证软硬件集成方面的问题。

软件模拟和硬件仿真都存在不同层次的抽象，也取得了一定的成绩。

例如，SystemC是一个开放源代码的C++建模平台，提供支持门级、RTL级、系统级等各个抽象层次上硬件建模和仿真的C++类库及相应的仿真内核。

SystemC支持硬件/软件协同设计，能够描述由硬件和软件组成的复杂系统的结构，支持在C++环境下对硬件、软件和接口的描述。

协同仿真验证是检验系统设计正确性的过程。

它对设计结果的正确性进行评估，以避免在系统实现过程中发现问题再进行反复修改。

在系统仿真验证的过程中，模拟的工作环境和实际使用环境相差甚远，软硬件之间的相互作用方式及作用效果也就不同，这也难以保证系统在真实环境下工作的可靠性，因此系统仿真的有效性是有限的。

## <<嵌入式软件开发实用教程>>

### 编辑推荐

《嵌入式软件开发实用教程》为普通高等教育“十二五”规划教材,高等院校计算机系列教材之一。

<<嵌入式软件开发实用教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>